#### (12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

# (19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 11 août 2005 (11.08.2005)

**PCT** 

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/074001 A2

- (51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>: **H01J 37/06**, 37/09, 37/28
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/003407

(22) Date de dépôt international:

29 décembre 2004 (29.12.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

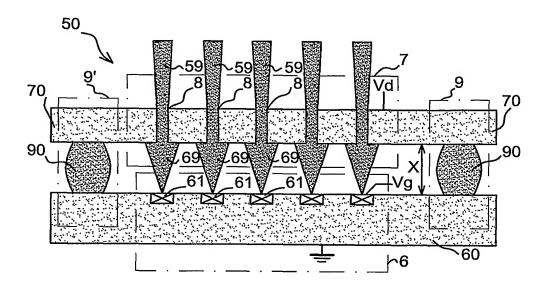
03 51228 30 décembre 2003 (30.12.2003) FR 03 51229 30 décembre 2003 (30.12.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): COM-MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33 rue de la fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).

- (72) Inventeurs; et
- 75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): DE-SIERES, Yohan [FR/FR]; 46, rue Pierre Semard, F-38000 Grenoble (FR). NICOLAS, Pierre [FR/FR]; 20, rue de l'Ancienne Ferme, F-38120 Saint-Egreve (FR). GILLOT, Charlotte [FR/FR]; 11bis, rue Victor Hugo, F-38500 Voiron (FR). GIDON, Serge [FR/FR]; 8 Le Petit Bois, F-38140 La Murette (FR). MARTIN, Jean-Luc [FR/FR]; Le Roulet, F-38620 Saint Geoirs en Valdaine (FR).
- (74) Mandataire: BRYCKMAN, Georges; Brevatome, 3, rue du docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: DIVERGENCE-CONTROLLED HYBRID MULTIPLE ELECTRON BEAM -EMITTING DEVICE
- (54) Titre: DISPOSITIF D'EMISSION ELECTRONIQUE MULTIFAISCEAUX HYBRIDE A DIVERGENCE CONTROLEE



(57) Abstract: The invention concerns an electron-emitting device (50) with multiple electron beams (59) comprising a first structure (6) including a plurality of sources (61) of electron beams (69), hybridized with a second structure (7) comprising a plurality of lens apertures 8).

(57) Abrégé: L'invention concerne un dispositif d'émission électronique (50) ô plusieurs faisceaux d'électrons (59) comprenant une première structure (6) comportant une pluralité de sources (61) d'émission de faisceau d'électrons (69), hybridée (9) avec une deuxième structure (7) comportant une pluralité d'ouvertures (8) de diaphragme.

2005/074001 42

# WO 2005/074001 A2

KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Publiée:

 sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT. 10

25

30

# DISPOSITIF D'EMISSION ELECTRONIQUE MULTIFAISCEAUX HYBRIDE A DIVERGENCE CONTROLEE

#### DESCRIPTION

## 5 DOMAINE ET ETAT DE LA TECHNIQUE

présente invention concerne les La des dispositifs d'émission électronique émettant faisceaux d'électrons, et plus particulièrement un dispositif d'émission multifaisceaux comportant sources d'émission d'électrons plusieurs capables d'émettre plusieurs faisceaux d'électrons en parallèle, focaliser ces faisceaux un système pour d'électrons.

Dans le secteur industriel, les dispositifs d'émission électronique sont utilisés comme moyens · 15 d'observation et d'analyse microscopique, plus connue l'appellation de microscopie à balayage sous électronique (SEM), comme moyens d'insolation et de gravure (lithographie), notamment dans la lithographie de circuits intégrés, ou comme moyens de test et de 20 mesure, ou encore comme moyens d'écriture ou de stockage.

les applications industrielles, Dans à des dispositifs d'émission encore appel électronique monosources, émettant un seul faisceau applications industrielles d'électrons. Les limitées par l'utilisation de considérablement dispositifs monosources qui offrent seulement une faible surface de champ accessible et une faible vitesse de gravure/écriture de circuits intégrés

5

10

15

20

25

inhérentes à la lenteur du balayage du faisceau électronique.

Pour se libérer de ces contraintes, le développement se porte vers une «parallèlisation» de plusieurs sources, balayant chacune une surface moins importante.

Dans le domaine des dispositifs d'émission électroniques multifaisceaux, on connaît deux types de structures distinctes, la structure assemblée et la structure monolithique.

Le document intitulé « Arrayed miniature electron beam columns for high throughput sub-100 nm lithography » écrit par T.H.P.Chang et D.P.Kern, publié au « Journal of Vacuum Science Technology (American Vacuum Society) », volume B10(6), pages 2743 à 2748, paru en novembre/décembre 1992, décrit un dispositif d'émission électronique multifaisceaux 1 composé de colonnes miniatures individuelles 10 à structure assemblée en matrice, tel qu'illustré figure 1A.

Comme détaillé figure 1B, chaque colonne 10 se compose d'une pointe 12 à émission de champ d'électrons, associé à une grille d'extraction 13, un diaphragme 14 et une série de microlentilles de Einzel 15, 16, 17 pour focaliser le faisceau d'électrons, et à un groupe de plusieurs déflecteurs latéraux 18 pour dévier le faisceau de façon à obtenir un point de focalisation d'électrons qui balaye une petite surface sur une pastille de substrat 1000 correspondant à la puce de circuit intégré 100 à graver.

30 Chaque colonne comprend un assemblage de microlentilles électrostatiques en silicium, réalisé

10

15

20

indépendamment par technologie MEMS (Microsystème ElectroMécanique, en anglais « Micro Electro Mechanical

3

System »). Chaque colonne comporte en outre un double

système de rétroaction, d'une part entre la pointe 12 à 5

émission de champ et le microscope 11 à balayage à

effet tunnel, et d'autre part entre l'échantillon 1000

et le microscope STM pour contrôler et rectifier la position de la pointe émettrice 12 et la focalisation

du faisceau. Un certain nombre de ces colonnes 10,

indépendantes, sont regroupées individuelles et

assemblées en damier ou en mosaïque 1 pour graver en

parallèle une série de puces de circuits intégrés.

L'inconvénient d'une telle structure est que aucun élément n'est intégré, ni axialement au sein d'une colonne 10, ni à un niveau transversal entre les colonnes voisines 1.La densité d'émetteurs reste donc faible et le temps d'écriture conséquent.

Les structures matricielles monolithiques permettent d'intégrer un plus grand nombre de sources d'émission de faisceaux d'électrons dans un dispositif de taille donnée et donc d'envisager des vitesses d'écriture largement supérieures. Typiquement des pas de quelques dizaines de microns peuvent être obtenus.

document WO 89/11157 décrit un 25 Lе dispositif d'émission électronique multifaisceaux à structure matricielle intégrée sur un substrat. Comme illustré sur la figure 2, chaque source émettrice 21 d'un faisceau d'électron 29 comporte seulement une pointe 22 émettrice d'électrons (cathode) et une grille 30 annulaire 23 d'extraction des électrons, les sources 21

5

10

25

30

4

étant associées à un système de focalisation primitif formé par une plaque métallique 24 à l'arrière du substrat résistif 20 qui génère des lignes de champ 25,25' se projetant à l'avant du substrat, sauf au devant des sources elles-mêmes.

Ce système de focalisation primaire à l'inconvénient d'être disposé à proximité et surtout en position postérieure par rapport aux sources d'émission du faisceau d'électrons. Il ne comporte pas réellement d'optique de focalisation adéquate disposée sur le trajet du faisceau (ni électrode, ni lentille de focalisation). Il ne permet donc pas d'atteindre des résolutions inférieures à 50 nm.

US-5 430 347 décrit Lе document un dispositif d'émission individuelle d'un faisceau 15 d'électrons destiné à l'affichage d'images et réalisé par dépôt de couches et dépôt de métallisation sur un substrat illustré figure 3. La source comporte une pointe émettrice, une grille annulaire et une ou deux focalisation, un écran grilles de 20 luminescent étant disposé à l'opposé, à l'avant de la source.

Le document US-5 430 347 annonce une résolution d'un point image dans le plan de focal d'un diamètre de dix micromètres à une distance de un millimètre de focalisation (spot de 10  $\mu$ m à 1 mm).

Une telle résolution est tout à fait insuffisante pour des applications telles que la microscopie électronique ou la réalisation de circuits intégrés, domaine dans lequel on cherche à obtenir une résolution nettement inférieure au micromètre, de

10

15

20

5

PCT/FR2004/003407

l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, ce qui est l'ordre de grandeur des motifs à réaliser.

Le document intitulé « Digital Electrostatic Electron-Beam Array Lithography » de L.R. Baylor & al. publié au « Journal of Vacuum Science Technology », volume B20 (6), paru en novembre/décembre 2002, décrit une structure matricielle d'émission d'électrons multifaisceaux intégrée sur un substrat de silicium et illustré sur les figures 3A et 3B.

Chaque site 31 d'émission de faisceau de la matrice 30 comporte une source ponctuelle 32 formée par une pointe émettrice en carbone nanométrique, dans l'axe de laquelle se superpose une série d'électrodes annulaires 33,34,35,36. La première électrode 33 est une grille d'extraction ayant pour fonction d'extraire les électrons de la pointe émettrice 32 qui forme la cathode. Les électrodes 34,35,36 successives suivantes, soumises à des potentiels VE, VC, VA, ont pour fonction de focaliser le faisceau 39 d'électrons émis sur une anode 38 faisant face au dispositif. La résolution annoncée pour ce dispositif est de 50 nm de diamètre à une distance W de focalisation de 100 µm seulement.

L'inconvénient de toutes ces structures de nécessiter une maîtrise monolithiques est d'alignement extrêmement poussée de gravure 25 couches. En particulier, les différents niveaux de métallisation successifs d'électrodes 33,34,35,36 doivent être gravés avec des ouvertures alignement très précis, l'un au dessus de l'autre, et une profondeur de 4 µm, ce qui est 30 ce sur

5

10

particulièrement délicat en technologie microélectronique auto-alignée.

6

Autre problème, le dépôt de chaque émetteur 32 au fond de la cavité 31' formée par l'empilement des électrodes annulaires ne peut être obtenu que par un dépôt postérieur à la réalisation complète de la cavité. L'émetteur doit être précisément aligné et orienté selon l'axe des ouvertures des électrodes et également limité en hauteur. De plus, ce dépôt doit être contrôlé de manière homogène pour l'ensemble des émetteurs de la matrice pour obtenir des comportements optiques homogènes lors de la focalisation de chaque source, ce qui génère des contraintes importantes sur le dépôt.

Par ailleurs, les émetteurs à effets de 15 champs présentent de façon inhérente des homogénéités d'émission entre émetteurs (la divergence des faisceaux varie d'une source à l'autre). De même, l'émission de à effets de champ présente chaque source qui sont généralement le temps, 20 instabilités dans contrôler. et à. impossibles à prévoir inhomogénéités et ses instabilités se traduiront, dans le cas du dispositif présenté par Baylor, par une variation de la résolution d'un émetteur au cours du temps, ainsi que par une inhomogénéité de résolution 25 entre les différents émetteurs, ce qui est incompatible avec des applications haute résolution. En effet, pour ce type d'application, il est nécessaire d'avoir une taille de spot stable dans le temps et homogène entre 30 chaque source.

L'objet de l'invention est donc de réaliser un dispositif d'émission électronique multifaisceaux programmable, compact sans les inconvénients précités et avec une résolution optique stable dans le temps et homogène entre les émetteurs.

En particulier un objectif de l'invention est de fournir un ensemble de sources de faisceaux d'électrons dont la divergence est faible et stable dans le temps.

10 Un autre objectif de l'invention est de pouvoir utiliser ce dispositif pour former un ensemble de spots électroniques de dimension nanométriques.

# EXPOSÉ DE L'INVENTION

5

Pour résoudre ces problèmes, l'invention prévoit d'hybrider une structure de diaphragme, ou des 15 moyens formant diaphragme, une structure comportant une d'émission de faisceaux pluralité sources de d'électrons ou des moyens formant source d'émission d'électrons. Ceci apporte d'une part une amélioration au problème de la limitation de résolution lié à la 20 divergence excessive de chaque source émettrice, et, part, solution problèmes une aux d'autre l'inhomogénéité des l'instabilité et de émettrices ou des ouvertures angulaires dans le temps et d'une source à l'autre. 25

Le dispositif d'hybridation aligne et sépare, à distance donnée, la structure de diaphragme par rapport à la structure de sources d'émission d'électrons.

5

10

15

20

25

30

D'autre part, l'invention prévoit que la structure de diaphragme agit simultanément comme système de focalisation électrostatique. C'est-à-dire que chaque ouverture de diaphragme est polarisée et formée de façon à former une lentille électrostatique.

En outre, l'invention prévoit d'utiliser cette source d'émission hybridée dans un système de focalisation magnétique appelé ici optique de projection magnétique ou électrostatique ou électromagnétique.

L'invention prévoit ainsi d'hybrider une électrode de diaphragme structurée sur une structure de base matricielle d'émetteurs implantée dans un substrat. L'électrode structurée joue notamment le rôle de diaphragme pour chaque faisceau d'électrons émis par chaque source à effet de champ correspondante.

forme de réalisation. la Selon une matricielle d'émetteur peut être une structure structure simple de base, ne comportant pas elle-même de système de focalisation, c'est à dire sans niveau intégré de focalisation dans le substrat. L'invention s'applique en particulier à des structures matricielle d'émetteurs dans laquelle les sources d'émission sont disposées selon un réseau à pas micrométriques, c'està-dire avec un écartement entre sources de l'ordre d'un micromètre à un millimètre.

De façon avantageuse selon l'invention, la réalisation de la structure matricielle d'émetteur est largement simplifiée.

L'invention est réalisée avec un dispositif d'émission électronique à plusieurs faisceaux

5

9

PCT/FR2004/003407

d'électrons comprenant une première structure, ou des premiers moyens, comportant une pluralité de source d'émission de faisceaux d'électrons hybridés avec une deuxième structure, ou des deuxièmes moyens, comportant une pluralité d'ouverture de diaphragme.

Selon l'invention la deuxième structure est formée par une électrode ou une membrane, métallique ou conductrice.

Selon l'invention, l'hybridation entre la première structure d'émission de faisceaux d'électrons et la deuxième structure d'électrode de diaphragme est réalisée par l'entremise de billes métalliques notamment de billes composées d'alliage de métaux fusibles ou de billes composées d'or.

Alternativement, l'hybridation entre la première et la deuxième structure peut être réalisée par l'entremise d'un ou de plusieurs films à conduction anisotrope.

De préférence, la première structure 20 comporte un agencement périodique des sources d'émission d'électrons, la première structure ayant par exemple un agencement matriciel ou un agencement multilinéaire ou un agencement linéaire; l'agencement peut être périodique et régulier ou irrégulier.

De même, la deuxième structure a de préférence un agencement périodique des ouvertures de diaphragme, la deuxième structure ayant par exemple un agencement matriciel ou un agencement multi-linéaire ou un agencement linéaire, périodique et régulier ou irrégulier. Cet agencement peut être similaire à celui

5

10

15

20

25

30

10

de la première structure ou différent selon l'application.

Il est prévu qu'au moins un côté de la structure d'électrode de diaphragme soit plongé dans un champ électrique d'accélération des électrons.

dispositif selon l'invention Le focalisation comporter également un système de électrostatique et/ou magnétique disposé au-delà de la structure, c'est-à-dire après l'intervalle d'hybridation entre la première structure d'émission à faisceaux d'électrons et la deuxième structure d'ouverture diaphragme. Avantageusement de dispositif pourra baigner dans un champ magnétique uniforme résultant d'un dispositif de projection magnétique.

La première structure de source d'émission peut également comporter elle même un système d'électrodes de collimation électrostatique participant à la focalisation et aménagé au dessus de chaque source d'émission implantées sur le substrat.

Il est prévu, selon l'invention, que la deuxième structure d'électrode de diaphragme soit soumise à un potentiel de polarisation et contribue ainsi elle-même au processus de focalisation des faisceaux.

Selon un mode de réalisation perfectionné, la deuxième structure d'électrode de diaphragme présente des ouvertures de diaphragme dissymétriques d'un côté par rapport à l'autre côté de la paroi formée par le diaphragme.

5

10

15

20

25

PCT/FR2004/003407

Selon une forme de réalisation, chaque ouverture de diaphragme comporte des bords d'ouvertures taillées en biseau, par exemple en biseau plan, ou des bords d'ouvertures de forme concave ou encore des bords d'ouvertures de forme convexe. Il est prévu, notamment, que chaque ouverture ou au moins une ouverture de diaphragme, présente une surface d'ouverture supérieure d'un côté du diaphragme par rapport à la surface d'ouverture opposée de l'autre côté du diaphragme. De façon avantageuse dans ce cas, il est prévu que les ouvertures de diaphragme soient orientées de sorte que l'ouverture de plus grande surface soit face à un champ électrique de valeur supérieure, à l'ouverture de surface plus petite.

Selon un autre mode de réalisation, la deuxième structure comporte deux niveaux d'électrodes de membranes métalliques niveaux ou deux conductrices, distinctes, séparées par un matériau isolant ou des couches diélectriques, de facon à contrôler indépendamment le champ électrique à l'entrée et la sortie de diaphragme.

Selon un autre mode de réalisation, il est prévu que chaque ouverture de l'électrode structurée soit soumise à une polarisation électrique différente des autres ouvertures, les ouvertures étant aménagées dans des portions de membrane conductrice ou métallique, séparées les unes des autres par des parties isolantes.

Selon un autre mode de réalisation, la première structure comporte un substrat, une cathode, des moyens émetteurs d'électrons, une grille

5

15

25

d'électrons.

d'extraction, et dans lequel la deuxième structure forme des moyens de collection de courant, isolés de la grille d'extraction et disposés de manière à collecter un partie du courant émis par les moyens émetteurs, des moyens de mesure du courant collecté, et des moyens pour contrôler, en fonction d'une mesure du courant collecté, le courant émis par les moyens émetteurs

De manière avantageuse, les moyens 10 émetteurs d'électrons comportent au moins une micropointe ou un nanotube.

Selon une forme de réalisation, les moyens de contrôle du courant émis par les moyens émetteurs d'électrons comprennent des moyens de polarisation en impulsions de la grille d'extraction.

Selon une autre forme de réalisation, les moyens de contrôle du courant émis par les moyens émetteurs d'électrons comprennent des moyens de polarisation en impulsions de la cathode.

De manière avantageuse, le substrat est un substrat CMOS.

Selon une forme particulière de réalisation, des traversées électriques permettant de connecter les moyens de collection et la grille d'extraction au substrat CMOS.

Selon une autre forme particulière, les moyens de collection sont reliés par des moyens d'interconnexion électrique et mécanique formés par les billes ou un pilier à une zone conductrice.

De façon avantageuse, les moyens de mesure de courant sont situés dans le substrat.

13

On peut également prévoir que les moyens de mesure de courant soient réalisés sur un substrat sur lequel se situent les moyens de collection.

Avantageusement, les moyens de mesure de courant comportent un amplificateur sur lequel un condensateur ou une résistance est monté en contre-réaction. Et en particulier, les moyens de mesure de courant comportent un montage de mesure par miroir de courant.

10 Préférentiellement, les ouvertures sont circulaires ou comportant des secteurs circulaires.

## BREF EXPOSE DES DESSINS

5

15

20

25

D'autres caractéristiques, objectifs et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description ci-après de modes de réalisation de l'invention, faite à titre d'exemple non limitatif, en regard des dessins annexés, sur lesquels :

- les figures 1A et 1B représentent un dispositif d'émission électronique multifaisceaux à structure matricielle, composée de plusieurs colonnes miniatures individuelles assemblées les unes à côté des autres, selon l'état de la technique;
- la figure 2 représente un dispositif d'émission électronique multifaisceaux à strucure matricielle intégrée sur un substrat, avec un système de focalisation primaire à l'arrière du substrat, selon l'état de la technique;
- les figures 3A et 3B représentent un dispositif d'émission électronique multifaisceaux à
   structure intégrée sur un substrat comportant plusieurs

niveaux d'électrodes de focalisation au dessus de chaque source, selon l'état de la technique;

- la figure 4 représente un schéma synoptique de la strucure d'un dispositif d'émission électronique multifaisceaux hybride programmable, selon l'invention;

5

10

15

25

- la figure 5 représente une vue d'ensemble d'un dispositif d'émission électronique multifaisceaux hybride programmable, couplé avec une système de focalisation électromagnétique et une anode d'accélération électrostatique, selon l'invention;
- la figure 6 représente de façon détaillée, un mode de réalisation de la structure d'émission de faisceaux d'électrons du dispositif, selon l'invention;
- les figures 7A et 7B représentent des détails de deux modes de réalisation de la strucure d'électrode comportant des ouvertures de diaphragme du dispositif, selon l'invention;
- les figures 8A, 8B et 8C représentent des détails de modes de réalisation des ouvertures de diaphragme du dispositif, selon l'invention;
  - la figure 9 représente des détails d'un mode de réalisation de système d'hybridation entre la structure de diaphragme et la structure d'émission de faisceaux d'électrons du dispositif, selon l'invention;
- la figure 9' représente une autre forme de réalisation du système d'hybridation du dispositif,
   selon l'invention, les vues 9'A, 9'B et 9'C représentant des alternatives de réalisation du système

d'hybridation en fonction de la structure de la matrice d'émission ;

- les figures 10, 11 et 12 représentent des vues d'ensembles de dispositifs comportant une structure de source d'émission hybridée avec une structure d'ouverture de diaphragme, selon l'invention, disposés selon un agencement matriciel bidimensionnel, un agencement linéaire et un agencement multilinéaire;

5

15

20

25

30

10 - les figures 13a à 16B illustrent un mode de réalisation du dispositif.

# EXPOSÉ DETAILLE DE MODES DE REALISATION DE L'INVENTION

Les figures 4 et 5 montrent l'architecture générale du dispositif d'émission électronique mis en œuvre par l'invention.

Selon la vue d'ensemble de réalisation d'un dispositif complet illustré figure 5, le dispositif d'émission électronique selon l'invention peut notamment être mis en œuvre au sein d'un système global d'émission électronique multifaisceaux à haute résolution 5 qui comprend une anode 40 et un système de focalisation 4 appelé ici « optique de focalisation ».

L'optique de focalisation 4 est destinée à focaliser chaque faisceau d'électron 59 émis par une source ponctuelle à effet de champ, sous forme d'un spot électronique, c'est-à-dire d'une image ponctuelle concentrée dans le plan focal, matérialisé ici par l'anode 40, qui peut être aussi un écran ou encore un échantillon, qu'il s'agisse d'un échantillon microscopique à observer ou d'un substrat semi-

15

20

25

30

16

conducteur (« wafer ») recouvert d'une résine à insoler. L'anode 40 sert à accélérer les faisceaux d'électrons.

L'optique de focalisation 4 peut être un système de projection magnétique, ou un système combinant des lentilles électrostatiques et/ou magnétiques. Dans le cas d'une projection magnétique, l'optique de focalisation 4 est répartie sur l'ensemble du dispositif.

La figure 4 représente l'architecture du dispositif d'émission électronique 50 lui-même, selon l'invention.

Le dispositif, selon l'invention, comprend une première structure 6 formée par exemple d'une plaquette de substrat semi-conducteur 60, par exemple en silicium, sur lequel est implanté un circuit d'adressage, en technologie CMOS par exemple, et comportant une pluralité de sources 61 d'émission de faisceaux d'électrons, agencées sous forme matricielle ou du moins selon un agencement périodique régulier, ou irrégulier.

dispositif 50 selon l'invention, Le comporte d'autre part, une deuxième strucure 7 formée électrode structurée 70 comportant une par pluralité d'ouvertures de diaphragme 8 aménagées également selon un agencement matriciel ou du moins selon un agencement périodique régulier, ou irrégulier, et qui avantageusement correspond à l'agencement des sources d'émission de la première structure 6.

Selon l'invention, la plaquette de substrat 60 comportant la pluralité de source d'émission à effet

5

10

30

17

de champ 61 formant la strucure de base 6, est hybridée avec l'électrode structurée 70 comportant la pluralité d'ouvertures de diaphragme 8 et formant la deuxième structure 7, par l'intermédiaire d'un système d'hybridation 9-9'.

La deuxième structure 7 comportant des ouvertures de diaphragme 8, est de préférence réalisée dans une électrode métallique ou dans une membrane conductrice 70. De façon générale, une partie ou la totalité de la deuxième structure 7 est conductrice pour pouvoir évacuer les charges électroniques transférées par les électrons dont la propagation est interrompue par le diaphragme 70.

Selon le mode de réalisation illustré

15 figure 4, le système d'hybridation 9 se compose de

billes d'hybridation 90 composées de manière

avantageuse de métal ou d'alliage métallique fusible et

de forme sphérique ou oblongue, en forme de tampon ou

de champignon par exemple.

Le système d'hybridation 9, 9' permet avantageusement de positionner horizontalement et verticalement la structure 7 sur la structure 6. La distance d'écartement X entre ces deux structures est définie par la taille des billes d'hybridation 90. Elle peut être choisie sur une plage très étendue de valeur allant de l'ordre du micromètre jusqu'à l'ordre du millimètre.

Comme schématisé sur la figure 4, l'avantage de l'invention est que chaque ouverture 8 transmet seulement un faisceau d'électrons émergent 59 de divergence réduite, par rapport à la divergence

initiale du faisceau d'électrons 69 issu de la source émettrice 61. Cette divergence devient en particulier indépendante des instabilités des sources et des inhomogénéités d'émission des sources.

Selon le schéma de la figure 4, le dispositif selon l'invention comporte trois structures distinctes:

- la structure matricielle d'émission 60 qui comporte une pluralité de source d'émission de faisceaux d'électrons 61,

10

15

20

25

- une structure 7 d'électrode comportant une pluralité d'ouvertures de diaphragme structuré, et

- un système d'hybridation 9-9' intercalé entre la structure matricielle d'émission 6 et l'électrode structurée 7.

L'invention permet de contrôler, part, les dimensions des ouvertures 8, et, d'autre part, l'espacement de la deuxième structure diaphragme par rapport à la première structure 6 d'émission d'électrons, ce qui permet de contrôler la divergence de chaque faisceau d'électrons émergeant de diaphragme et d'obtenir ouverture divergence souhaitée. Avec une optique de projection magnétique raisonnable (correspondant à un magnétique uniforme de 0,3 teslas), une divergence de quelques degrés permet d'envisager la focalisation des spots de ponctuels faisceaux sous forme résolution d'ordre nanométrique.

L'électrode 70 percée d'ouvertures de 30 diaphragme 8, qui forme la deuxième structure 7, a, lorsqu'elle est placée dans un champ d'anode non nul,

elle-même un effet de lentille. Cet effet doit être contrôlé car il peut selon les cas gêner ou participer à la focalisation.

Il est prévu en effet, pour la plupart des applications, que le dispositif complet 5 baigne dans 5 champ électrique d'accélération, un tel champ uniforme pouvant être généré par électrique E la matrice d'émetteur de polarisation l'électrode hybridée 70 et d'une anode 40 qui fait face d'électrons 50. Chaque dispositif d'émission 10 ouverture 8 aménagée dans l'électrode hybridée 70 a alors un effet de lentille de focalisation. Selon un mode de réalisation avantageux, les ouvertures diaphragme 8 peuvent avoir un profil taillé en biseau, ce qui permet de limiter les aberrations du faisceau 15 électronique auprès du bord des ouvertures la résolution accessible avec d'augmenter ce dispositif.

C'est pourquoi, le dispositif d'émission de dectronique 50, selon l'invention, s'intègre avantageusement comme source d'émission dans un système 5 électronique multifaisceaux à haute résolution, comme celui illustré figure 5 qui comprend un système de focalisation 4 et une anode 40 d'accélération des faisceaux d'électrons 59/49.

L'invention permet d'obtenir une série de faisceaux d'électrons parallèles 59 à la sortie du dispositif d'émission électronique 50, chaque faisceau présentant seulement un angle de divergence de l'ordre d'une fraction de degré à quelques degrés. En mettant en œuvre un système 4 de focalisation (par exemple un

30

système de projection magnétique générant un champ magnétique B de l'ordre de quelques centièmes de Tesla à plusieurs dixièmes de Tesla), l'invention permet d'obtenir des résolutions nanométriques.

5

10

20

25

L'invention permet ainsi avantageusement :

- la réalisation séparée d'une première structure 6 comportant une matrice à une ou deux dimensions de sources d'émission de faisceaux d'électrons, et d'une deuxième structure 7 comportant une matrice d'ouvertures de diaphragme;
- le report de la deuxième structure 7 sur la première structure 6 ;
- le contrôle de l'espacement X entre la deuxième structure 7 et la première structure 6 ;
- le contrôle d'alignement entre les ouvertures 8 de la deuxième structure 7 et les sources d'émission 61 de la première structure 6 ; et,
  - la mise en contact électrique entre certaines parties conductrices 60 de la première structure 6 et certaines parties conductrices 70 de la deuxième structure 7.

Maintenant, des exemples de réalisation de la première structure d'émission d'électrons, de l'électrode de diaphragme formant la deuxième structure, des ouvertures de diaphragme ainsi que du système d'hybridation vont être détaillés ci-après.

La figure 6 représente un exemple de réalisation de la structure d'émission de faisceaux d'électrons mis en œuvre selon l'invention.

30 Comme schématisé sur la figure 6, la structure de source d'émission d'électrons est intégrée

5

sur un support 60 de substrat semi-conducteur, par exemple du silicium, sur lequel est implanté un circuit intégré tel qu'un circuit d'adressage matriciel pour écrire et programmer les faisceaux d'électrons, pouvant comporter des portes logiques ou des mémoires, réalisé en technologie CMOS (technologie d'implantation de composant sur Semiconducteur à Oxyde de Métal Complémentaire).

Les sources émettrices d'électrons 62 sont implantées à la surface du substrat 60 qui est relié à 10 la masse. Les émetteurs 62 peuvent être constituées de pointes métalliques ou de pointes semi-conductrices, de tubes nanométriques en fibres de carbone (en anglais « carbon nanofibers »), voire de films minces carbone ou en silicium poreux par exemple. Plusieurs 15 émettrices 62 peuvent éventuellement pointes pour constituer une seule source 61 regroupées émettrices 62 d'émission électronique. Les sources implantées en réseau matriciel à une peuvent être dimension ou à deux dimensions, notamment selon un 20 agencement périodique régulier à deux dimensions, ou un agencement linéaire à pas régulier à une dimension, ou agencement multilinéaire sur plusieurs axes un parallèles à une dimension, ou encore selon agencement à pas irrégulier. Les sources émettrices 62 25 sont déposées dans des ouvertures aménagées dans une couche diélectrique 63 en matériau isolant, par exemple une couche d'oxyde. L'épaisseur de la couche d'oxyde 63 est de l'ordre de quelques dizaines à quelques milliers de nanomètres. Un niveau de métallisation 64 est déposé 30 à la surface de la couche d'isolant 63 pour former une

25

22

PCT/FR2004/003407

électrode d'extraction polarisée à une tension positive Vg. Des ouvertures, typiquement circulaires, sont aménagées dans l'axe des sources émettrices 62 de façon à former une grille annulaire autour de chaque pointe émettrice 62 qui constitue une cathode. L'ouverture de la grille annulaire peut atteindre une dimension de l'ordre de quelques dixièmes de micromètres à quelques micromètres, suivant le type de source émettrice utilisée.

l'alternative đe réalisation. Selon 10 illustrée sur la figure 6, l'électrode d'extraction 64 est surmontée par une autre couche diélectrique 65 et par un autre niveau de métallisation 66 formant une seconde électrode isolée électriquement de l'électrode d'extraction 64. Cette seconde électrode 66 est percée 15 d'ouvertures, circulaires typiquement, de dimensions généralement supérieures aux ouvertures de grille d'extraction de la première électrode 64. La seconde électrode 64 est polarisée à une tension Ve, de façon à former un premier niveau de lentilles de focalisation. 20 L'épaisseur typique des électrodes conductrices est de l'ordre de quelques centaines de nanomètres.

Selon l'invention, l'électrode de diaphragme 70 qui constitue la deuxième structure 7 est reportée par hybridation 9 sur la première structure d'émission 6 formée par la plaquette de substrat de base 60, sur laquelle est implanté l'arrangement matriciel des sources émettrices à effet de champ 61.

L'hybridation consiste à reporter et à 30 assembler la deuxième structure 70 sur la première

5

10

15

20

25

30

structure 60 en disposant, de façon intercalaire, des moyens d'hybridation 9 et 9'.

PCT/FR2004/003407

Selon le mode de réalisation décrit précédemment (figure 4), les moyens d'hybridation 9 sont formés par des billes métalliques 90. Dans une première forme de réalisation, les billes d'hybridation sont composées d'alliages fusibles de métaux. Les billes peuvent être de forme circulaire, oblongue ou de toute autre forme, par exemple en forme de champignon notamment.

La hauteur X des billes d'hybridation 90 permet de contrôler l'espacement entre l'électrode de diaphragme 70 qui forme la deuxième structure 7 et le substrat d'émission 60 qui forme la première structure base 6. Les billes d'hybridation 90 ont de de préférence des dimensions micrométriques, microbilles ayant de préférence une taille comprise un micromètre et plusieurs centaines micromètres. De tels moyens d'hybridation permettent de maintenir une distance d'écartement X entre la deuxième structure 7 et la première structure 6 comprise entre une fraction de micromètre et un millimètre, selon les moyens d'hybridation utilisés.

Les techniques d'hybridations par bille à alliage fusible permettent en outre de réaliser un alignement automatique et contrôlé (au micromètre près) des ouvertures 8 de diaphragme de la deuxième structure 7 par rapport aux sources émettrices 61 de la première structure 6. C'est la mise en fusion des billes qui permet (via des forces de tension superficielles) de réaliser cet auto-alignement entre les structures 6 et

5

10

15

20

25

30

PCT/FR2004/003407

7. Cette technique permet donc notamment un autoalignement entre les moyens d'émission de faisceaux d'électrons et les moyens de réduction de la divergence selon l'invention.

Dans le cas d'une hybridation par billes d'or, l'assemblage s'effectue non pas par fusion des billes mais par thermocompression. La précision d'assemblage est alors données par la précision des machines d'alignement des structures assembler. Ces différentes techniques d'hybridation sont par exemple décrites dans l'article : « Electronic production and test - Advanced Packaging », p. 32 - 34, Avril 1999.

Les figures 9 à 9'C illustrent plusieurs configurations d'hybridation à l'interface entre la deuxième structure d'électrode de diaphragme 70 et la première structure de base d'émission électronique 60.

La figure 9 montre un premier mode de réalisation dans lequel les billes d'hybridation 90 sont intercalées dans les zones périphériques du dispositif entre les bords de la deuxième structure 7 et les bords de la première structure 6. Ainsi, selon ce mode de réalisation, les billes d'hybridation 90 sont disposées en dehors des zones de propagation des faisceaux d'électrons et à l'endroit où l'électrode de diaphragme 70 qui forme la seconde structure 7 peut être considérablement épaissie pour renforcer sa tenue mécanique.

La figure 9' représente un autre mode de réalisation dans lequel, plusieurs microbilles d'hybridation 90 sont disposées, non seulement dans les zones périphériques entre la bordure de l'électrode de

5

10

15

20

25

diaphragme 7 et la bordure de la plaque de substrat 60 formant la deuxième structure d'émission électronique 6, mais également dans la zone centrale correspondant à la partie active du substrat 60 comportant les sources d'émissions d'électrons 61 et la zone centrale de diaphragme 70 qui comporte l'électrode de 8 de diaphragme. Les microbilles ouvertures d'hybridation 90 sont alors disposées autour de chaque cellule d'émission à effet de champ, et se dressent comme des colonnes dans les intervalles séparant les faisceaux d'électrons espaces de propagation des parallèles.

Les microbilles d'hybridation disposées dans la zone centrale ou partie active du dispositif ont pour fonction, alternativement ou cumulativement, de renforcer la tenue de l'assemblage mécanique entre de diaphragme 70 (deuxième mince électrode la structure) et la plaquette de substrat 60 (première structure), et/ou de mettre en contact électrique les parties conductrices de l'électrode de diaphragme 70 avec certaines parties conductrices de la plaquette de substrat 60.

Une telle disposition s'applique particulièrement à la réalisation d'un dispositif selon l'invention comportant une électrode de diaphragme 7 à structure réticulée ou alvéolaire et comportant des cloisons d'isolants séparant des caissons conducteurs dans lesquels sont aménagées les ouvertures de diaphragme 8.

La figure 9'A illustre une première forme de réalisation dans lequel les microbilles

5

10

15

20

25

30

d'hybridation 91 disposées dans la zone centrale mettent en contact directement des parties du substrat 60 avec les zones conductrices 70 entourant les ouvertures 80.

figure 9'B illustre une variante réalisation dans laquelle les microbilles d'hybridation 92 de la zone centrale prennent appui sur l'électrode 64 de grille d'extraction des électrons déposée sur une couche diélectrique qui la sépare et l'isole substrat 60, dans lequel sont aménagées ou implantées les sources émettrices d'électrons 61. Ici, les billes d'hybridation 92 relient électriquement les zones de l'électrode de diaphragme 70 s'étendant autour des l'électrode d'extraction ouvertures 80 avec électronique 64 qui est soumise à un potentiel ou une tension de grille d'extraction Vg.

La figure 9'C illustre une autre variante laquelle des microbilles réalisation dans d'hybridation 93 prennent appui sur l'électrode focalisation 66 qui est prévue dans certaines formes de réalisation de la première structure 6, par exemple celui de la figure 6, et qui surmonte l'électrode de grille d'extraction électronique 64 déposée au dessus đu substrat semi-conducteur 60 dans lequel implantées les sources émettrices d'électrons 61.

Dans cet exemple de réalisation, les microbilles d'hybridation disposées dans la partie centrale permettent de relier électriquement les zones de l'électrode de diaphragme 70 entourant les ouvertures 80 avec l'électrode de focalisation 66 qui

5

est soumise à un potentiel ou une tension de polarisation Ve.

Les figures 7A et 7B représentent deux modes de réalisation de la deuxième structure et montrent l'allure générale de l'électrode hybridée 70. Les profils en biseau des ouvertures de diaphragme, détaillés ultérieurement, ne sont pas représentés sur les figures 7A et 7B.

La figure 7A représente un premier mode de réalisation dans lequel la deuxième structure est 10 composée d'une membrane 70 conductrice surmontée d'une du matériau conducteur de surépaisseur 72 l'épaisseur 72 de dépôt d'une couche d'un autre matériau qui peut être indifféremment conducteur, semiconducteur ou diélectrique. L'épaisseur de la membrane 15 conductrice 70 de diaphragme qui intercepte faisceaux d'électrons autour des ouvertures est de l'ordre d'une fraction de 8, diaphraqme micromètres (par exemple 0,1 µm) à plusieurs centaines de micromètres (par ex. 500 µm). En dehors des zones 20 entourant les ouvertures de diaphragme 8, l'épaisseur de la deuxième structure peut atteindre des valeurs beaucoup plus importantes, par exemple des épaisseurs jusqu'à environ cumulées allant un millimètre, notamment sur les bords, à la périphérie de la deuxième 25 structure afin d'améliorer la tenue mécanique ou la résistance aux déformations d'origine thermique l'ensemble de la deuxième structure 7A.

La partie conductrice 70 de l'électrode 30 hybridée 7A est soumise à un potentiel de polarisation Vd pour contrôler le champ électrique d'accélération

5

des électrons entre le dispositif d'émission et l'anode et/ou obtenir un effet de focalisation électrostatique, comme détaillé par la suite.

PCT/FR2004/003407

La figure 7B représente un autre mode de réalisation plus complexe de la deuxième structure 7B qui comporte ici deux électrodes successives 70 et 75, afin d'augmenter les stratégies de polarisation de la structure 7B.

Sur la réalisation de la figure 7B, comme dans l'exemple de la figure 7A, la deuxième structure 10 7B comporte une première membrane 70 conductrice ou semi-conductrice formant une première électrode percée d'ouvertures de diaphragme 8. La membrane est surmontée d'une couche de matériau diélectrique 71, d'épaisseur moyenne de l'ordre du micromètre, percée d'embrasures 15 emplacements correspondant droit au 73 aux ouvertures de diaphragme 8, les embrasures 73 étant de préférence de dimensions supérieures à la dimension des ouvertures de diaphragme elles-mêmes. L'épaisseur de la partie conductrice 70 peut être réduite à une épaisseur 20 de l'ordre de quelques dixièmes de micromètres. couche diélectrique est surmontée d'une membrane uniforme conductrice 75 qui forme une seconde électrode. L'épaisseur de la couche diélectrique 71 isolant électriquement les électrodes 70 et 75 entre 25 elles, peut aller du micron à la dizaine de microns. L'épaisseur de la membrane conductrice 70 dans les interceptent les faisceaux d'électrons, qui autour des ouvertures de diaphragmes 8, peut aller de l'ordre d'un dixième de micromètre à plusieurs 30 de micromètres 500 (par exemple centaines

10

15

PCT/FR2004/003407

Toutefois, la seconde électrode 75 peut surépaissie ou surmontée d'une couche 76-77 d'un autre matériau conducteur, semi-conducteur ou diélectrique, dont l'épaisseur peut atteindre jusqu'à environ un surépaisseurs, qu'elles millimètre. Ces aménagées dans le corps même du matériau de la seconde électrode 75, ou dans un matériau différent, conducteur ou isolant 77, sont disposées en dehors des zones d'ouvertures de diaphragme 8, notamment sur les bords périphériques de l'électrode pour améliorer la tenue mécanique ou thermique de la deuxième structure 7B. Des embrasures 78 sont alors aménagées au droit des ouvertures de diaphragme 8. Selon l'exemple de la figure 7B, les embrasures 78 aménagées dans les la seconde électrode ont des surépaisseurs de dimensions supérieures aux dimensions des ouvertures de diaphragme 8 aménagées dans la seconde électrode 75 elle-même.

Le diamètre des plus petites ouvertures de 20 diaphragme 8 aménagées dans les électrodes peut atteindre un dixième de micromètre à plusieurs dizaines de micromètres (par exemple 50 µm), la dimension supérieure des ouvertures de diaphragme les plus grandes n'étant pas limitée.

Chaque électrode 70,75 formée par une membrane conductrice est soumise à un potentiel respectif de polarisation pour former un champ d'accélération électrostatique des électrons de chaque côté de la deuxième structure et entre les deux électrodes 70, 75.

5

10

15

20

25

30

Dans les exemples de réalisation de la figure 7A et 7B, chaque électrode 70 ou 75 est soumise à un potentiel Vd, Vd1 ou Vd2 uniforme sur toute la surface de chaque électrode 70 ou 75. Toutes les ouvertures de diaphragmes 8 de chaque électrode 70 ou 75 sont donc soumises aux mêmes potentiels électriques.

Alternativement, selon un autre illustré, il est prévu que réalisation non ouvertures puissent être soumises respectivement à des potentiels individuels distincts. La deuxième structure peut ainsi être implantée dans un substrat ou un réticulée, matériau à structure alvéolaire ou comportant des caissons de silicium séparés par des bandes d'isolants, notamment en utilisant des briques selon la technologie connue sous l'appellation SIBOX. Dans ce type de matériau technologique, chaque caisson semi-conducteur est isolé électriquement des autres deuxième voisins. Lа semi-conducteurs caissons structure 7 est implantée dans ce substrat ou ce matériau technologique, chaque caisson individuel isolé étant alors percé d'une ou de plusieurs ouvertures de diaphragme 8. L'ouverture ou le groupe d'ouvertures de diaphragme appartenant à un caisson peut alors être soumis individuellement à un potentiel respectif, de façon à focaliser, individuellement ou par groupe, chaque faisceau d'électrons qui traverse ces ouvertures de diaphragme.

Un avantage de ce mode de réalisation est de permettre de contrôler la divergence et la qualité optique des faisceaux transmis.

5

10

figure 8C est un diagramme faisant apparaître l'allure des trajectoires des électrons issus d'une source d'émission ponctuelle au travers d'une ouverture de diaphragme 70 à profil biseauté. Comme on le voit dans l'angle inférieur de la figure 8C, le premier effet de l'ouverture de diaphragme est du limiter l'ouverture anqulaire de d'électrons transmis à travers la deuxième structure de diaphragme 70. Par exemple, avec une ouverture de diaphragme de dimension de 5 micromètres, disposée à une distance de 20 micromètres de la source émettrice ponctuelle, la partie la plus étroite de l'ouverture de diaphragme 84 limite l'ouverture angulaire du faisceau à +/-4 degrés d'angle.

Sur l'exemple de la figure 8C, le champ 15 électrique est nul (E1=0) entre la source émettrice située à l'origine et le premier côté 85 structure de diaphragme 70. De l'autre côté de deuxième structure 70, un champ électrique uniforme de l'ordre de 1 volt/micromètre (E2=106 V/m) est imposé 20 une anode (non représentée) qui fait face à formée par la deuxième structure. l'électrode 70 L'ensemble des trajectoires d'électrons est soumis à un champ magnétique uniforme de l'ordre de dixièmes de Tesla (par exemple 0,3 T). On observe alors 25 que les trajectoires des électrons 86, 87, 88, 89 se recourbent et se rabattent vers l'axe de propagation 89 sous l'effet de l'accélération électrostatique et de la focalisation magnétique. Le profil d'ouverture biseau 80 permet de limiter les aberrations du faisceau 30 électronique à la traversée du diaphragme 70, le long

du bord d'ouverture 83. L'effet de diaphragme est réalisé dans la partie de la deuxième structure de diaphragme 70 où l'ouverture est la plus réduite 84. Une telle disposition permet d'obtenir une excellente qualité du faisceau électronique. Le biseautage de la partie supérieure 83 du diaphragme permet d'atteindre une résolution inférieure à 10 nm et ainsi de diviser par cinq les dimensions du spot (point de focalisation) obtenu avec le dispositif selon l'invention, rapport à des ouvertures de diaphragme sans biseautage, la réduction la conséquence de qui est aberrations à la traversée du diaphragme 70. Ainsi de façon avantageuse le biseautage des ouvertures de diaphragme du dispositif selon l'invention, permet de quintupler la résolution du point de focalisation d'un faisceau électronique.

5

10

15

20

25

30

En outre, l'invention prévoit que le champ électrique E n'est pas uniforme à la traversée du diaphragme, chaque côté de l'électrode de diaphragme étant exposé à des champs électriques E1,E2 de valeurs différentes.

l'orientation l'invention, de Selon de l'ouverture du biseau 83 dépend de préférence l'orientation du gradient de champ électrique à traversée du diaphragme 70. Il est prévu que la partie l'ouverture la plus étroite 81 ou 84 de diaphragme fait face à un champ électrique moins important que la partie la plus large 82 ou 83 de l'ouverture 80 de diaphragme. L'orientation du biseau 83 de l'ouverture 80 dépend donc de la polarisation de l'électrode 70 vis-à-vis du dispositif d'émission

5

10

15

20

électronique 60 et vis-à-vis de l'anode accélératrice ou focalisatrice 40, par exemple.

La figure 8A représente un premier mode de réalisation dans lequel les ouvertures 80 de diaphragme 70 forment des biseaux 83 débouchant dans la direction de propagation des faisceaux électroniques et de champ électrique un gradient croissant dans le sens de propagation des électrons. Le biseau 83 de l'ouverture 80 est orienté de sorte que le premier côté du diaphragme 70 présentant l'ouverture la plus étroite 81, ou présentant la section d'ouverture inférieure 81, est exposé à un champ électrique El ayant une première valeur inférieure à une deuxième valeur de champ électrique E2 qui baigne l'autre côté 82 du diaphragme 70. Le second côté de l'ouverture 80 qui présente une largeur d'ouverture débouchante 82 supérieure à la première ouverture 81, ou du moins une section d'ouverture d'aire 82 supérieure à l'aire d'ouverture 81 du premier côté, est exposé deuxième valeur de champ électrique E2 supérieure à la première valeur de champ électrique E1 qui fait face au premier côté 81 du diaphragme 70.

En particulier, le champ électrique peut être absent, c'est-à-dire de valeur sensiblement nulle le diaphragme et le dispositif (E1≅0) entre 25 d'émission. Ce cas particulier correspond au cas où l'électrode de la structure de diaphragme 70 est même potentiel électrique polarisée au dispositif d'émission 50 (Vd=Vg ou Vd=Ve ou Vd1=Vg ou Vd1=Ve). 30

5

10

15

20

25

30

Dans le cas de la figure 8A, après avoir diaphragmés à l'endroit où l'ouverture 80 de été les faisceaux diaphragme est la plus étroite 81, d'électrons sont en second lieu focalisés ou accélérés fort champ électrique E2 à l'endroit où l'ouverture 80 est la plus large 82. De forts effets électrostatiques se produisent dans cette zone, mais faisceaux d'électrons les trajectoires des comme transmises à ce niveau passent alors plus loin des bordures d'extrémités d'ouvertures, les trajectoires subissent moins d'aberrations.

PCT/FR2004/003407

Le dispositif, selon l'invention comporte des moyens pour appliquer des potentiels de polarisation ou des tensions électriques à chacune des électrodes précitées.

La figure 8B expose un autre mode de réalisation dans lequel, cette fois, les faisceaux d'électrons sont exposés à un gradient de champ électrique décroissant dans leur sens de propagation, lors de la traversée des ouvertures 80' de diaphragme 70.

ce cas, comme illustré la Dans réalisation de la figure 8B selon l'invention, ouvertures à profil taillées en biseau préférence orientées de façon à ce que chaque ouverture s'étrécisse dans le sens de diaphragme propagation des faisceaux d'électrons. Dans ce cas, les ouvertures 80' de diaphragme taillées en biseau sont que l'ouverture de largeur orientées de sorte supérieure 81' est disposée du premier côté face aux sources émettrices d'électrons, et sont exposées à un WO 2005/074001

5

10

15

20

25

30

champ électrique de valeur E1' plus importante que la valeur de champ électrique E2' qui baigne le second côté du diaphragme 70. Le second côté du diaphragme comporte des ouvertures 82' présentant une largeur plus étroite ou une section d'ouverture 82' d'aire inférieure, ces étroites ouvertures 82' faisant face à l'anode 40 accélératrice ou focalisatrice.

PCT/FR2004/003407

Dans le cas de la figure 8B, les faisceaux d'électrons sont exposés à un gradient décroissant de champ électrique E1'/E2' dans leur sens de propagation et sont en premier lieu, focalisés ou accélérés par le fort champ électrique E1' à l'endroit où l'ouverture 80' est la plus large 81', avant d'être diaphragmés à l'endroit où l'ouverture 80' de diaphragme est la plus étroite 82', qui se trouve être l'endroit où la valeur de champ électrique E2' est la plus faible, voir nulle. Eventuellement, le champ électrique peut en effet être absent du deuxième côté du diaphragme 70, ce qui correspond par exemple à un cas où l'anode est polarisée au même potentiel que le diaphragme 70.

De façon avantageuse selon l'invention, l'effet de diaphragme est réalisé du côté du diaphragme où le champ électrique E2 est le plus faible qui correspond au côté d'ouvertures 82' plus étroites. Les trajectoires des faisceaux d'électrons qui passent tout près du bord de l'ouverture subissent alors peu d'aberrations.

On constate que, grâce à l'invention, plus l'angle de biseau des ouvertures est important, plus les effets précédents sont marqués et moins il se produit d'aberrations à la traversée du diaphragme. La

WO 2005/074001 36

5

10

15

20

25

PCT/FR2004/003407

valeur de l'angle du biseau des ouvertures est seulement limitée par la densité d'émetteur à la surface du dispositif.

ainsi un profil Lа figure 8C montre d'ouverture de diaphragme taillé en biseau avec un fort angle  $\theta$  d'inclinaison d'environ 15° par rapport à l'axe de propagation des électrons. Dans d'autres modes de réalisations, non illustrées, les ouvertures diaphragme peuvent être taillées en biseau ayant un profil non linéaire, c'est-à-dire que le biseau n'est pas rigoureusement plat mais peut être convexe concave par exemple.

De tels profils d'ouvertures sont également favorables à la réduction des aberrations lors de la traversée du diaphragme par le faisceau d'électrons.

La réalisation d'un dispositif d'émission électronique selon l'invention peut faire l'objet de plusieurs formes de réalisations et variantes de l'architecture de base, en particulier d'un arrangement matriciel à deux dimensions, d'un arrangement linéaire à une dimension ou d'un arrangement multi-linéaire à deux dimensions, à pas réguliers ou à pas irréguliers.

La figure 10 illustre une vue d'ensemble d'une réalisation d'une architecture matricielle à deux dimensions à pas réguliers, comprenant un réseau de sources émettrices 6 et d'ouvertures 8 de diaphragme 7 disposées selon un quadrillage régulier.

La figure 11 illustre une vue d'ensemble d'une réalisation d'un dispositif d'émission 30 électronique selon l'invention, comprenant une structure d'émission 6 comportant une seule rangée de

5

10

15

20

25

30

sources et une structure de diaphragme 7 comportant une rangée d'ouvertures 8 correspondantes disposées en barrettes linéaire selon un arrangement périodique à une dimension à pas réguliers. Alternativement, les sources émettrices et les ouvertures 8 de diaphragme peuvent être disposées à intervalles irréguliers.

La figure 12 illustre une vue d'ensemble d'une autre réalisation de dispositif d'émission électronique selon l'invention, dans lequel la première structure 6 et la seconde structure 7 comprennent plusieurs rangées parallèles relativement espacées de sources émettrices et d'ouvertures 8 de diaphragme arrangées sur deux dimensions à pas périodiques réguliers. Alternativement, les sources émettrices et les ouvertures 8 de diaphragme peuvent être disposées à intervalles irréguliers.

L'espacement des sources émettrices et des ouvertures 8 correspondantes peut varier de l'ordre de un micromètre à une centaine de micromètre, le pas matriciel étant typiquement de quelques micromètres ou quelques dizaines de micromètres, par exemple environ cinquante micromètres. Une telle structure s'intègre particulièrement avantageusement dans système d'émission électronique multifaisceaux à haute résolution, selon le schéma de la figure 5B qui comprend en outre une optique de focalisation 57 et une anode d'accélération électrostatique. A la sortie des ouvertures de diaphragme du dispositif d'émission 50, l'ouverture angulaire des faisceaux est réduite à quelques degrés, voire en deçà du degré grâce à focalisation 57 est de l'invention. L'optique de

préférence une optique de projection magnétique générant un champ magnétique de l'ordre de quelques centièmes de Tesla à quelques Tesla, typiquement quelques dixièmes de Tesla. De façon avantageuse, un tel dispositif selon l'invention permet d'obtenir des spots d'électrons ayant une résolution d'ordre nanométrique.

5

10

15

20

25

30

Sur les figures 13A à 16B, on peut voir un autre mode de réalisation dans lequel le diaphragme forme également des moyens de collection d'une partie du courant émis par les moyens émetteurs de manière à collecter une partie du courant émis, et est raccordé à des moyens de mesure de cette partie de courant émis, lesdits moyens de mesure étant quant à eux reliés à des moyens de polarisation des moyens émetteurs d'électrons.

Selon le mode de réalisation représenté aux figures 13A et 13B, les moyens émetteurs d'électrons 120, des micro-émetteurs cathode comportent une d'électrons 124 (pointe ou nanotube) et une première d'extraction 126, la distance d'extraction-cathode étant réglée par l'épaisseur d'un diélectrique 128, qui est par exemple de l'ordre du micromètre. Des moyens de polarisation 134 permettent de polariser respectivement la grille d'extraction et la cathode et ainsi de commander le courant émis par les micro-émetteurs.

Le dispositif de l'invention comprend également des moyens 140 de collection, par exemple comportant une électrode ou une grille de collection,

5

10

25

30

peuvent être positionnées au-dessus du site d'émission. Ils sont reliés à des moyens 142 de mesure du courant.

Ces moyens de collection sont donc placés sur le trajet des électrons émis afin d'en prélever une de permettre le passage du reste partie et électrons émis vers l'anode. Pour cela, des orifices (ou ouvertures) sont prévus au niveau de ces moyens de Ces orifices peuvent être circulaires, collection. rectangulaires, ils peuvent également ovales ou présenter d'autres géométries avantageuses. illustré sur les figures 15A et 15B, ils peuvent aussi avoir la forme de secteurs circulaires 100, 102, 104 ou encore la forme illustrée en figure 15C (cercle échancré).

On peut, en fonction de la géométrie choisie et de la polarisation appliquée, déterminer, d'après les lois classiques de l'optique et de l'électromagnétique, la part des électrons collectés et celle des électrons effectivement transmis vers l'anode. Ainsi, la mesure du courant collecté donnera une indication précise des électrons arrivant sur l'anode (et donc de la dose émise).

Par rapport à un orifice circulaire, ces orifices découpés des figures 15A - 15C permettent la collection d'électrons à plusieurs niveaux de faisceau électronique et pas uniquement au niveau des bords du faisceau, permettant ainsi d'être moins sensibles aux inhomogénéités qui peuvent apparaître sur les bords. Ces orifices ont typiquement, en fonction de l'application envisagée, des diamètres de l'ordre de quelques microns à quelques dixièmes de microns.

Les moyens 140 de collection de courant sont positionnés dans l'axe d'émission, la distance par rapport à la première grille d'extraction 126 étant réglée par des moyens 90 d'hybridation, par exemple une micro-bille 90 ou tout autre moyen d'interconnexion (pilier,...). En fait, la grille ou les moyens collection sont reliés par les moyens 90 à une zone 171 conductrice, située dans le dispositif classique d'émission au niveau de la grille d'extraction mais isolée dans cette grille d'extraction par la zone exemple SiO2). Les moyens 127 (par isolante d'hybridation 90 permettent de maintenir un écart entre ces éléments qui assure, combiné avec la zone isolante 127, l'effet d'isolation entre eux.

10

15

20

25

30

La hauteur de ces billes d'hybridation 90 permet de contrôler l'espacement entre l'électrode 140 et le substrat qui contient les moyens 124 d'émission.

De tels moyens d'hybridation permettent de maintenir une distance assez précise d'écartement entre les moyens 140 et la grille d'émission 126, typiquement de l'ordre de quelques centaines de microns et ce, avec une précision de l'ordre d'une fraction de microns.

En plaçant les moyens 142 de mesure de courant (ampèremètre) dans le circuit d'alimentation des moyens de collection, il est possible de mesurer le faisceau électronique, ou une grandeur proportionnelle au courant d'anode, et d'interagir sur le courant du micro-émetteur, soit via la commande de la grille d'extraction 126 et/ou via la commande de la cathode 120. Un ajustement peut être fait à l'aide de moyens de contre-réaction. Ces moyens de contre-réaction

WO 2005/074001

15

20

41

PCT/FR2004/003407

peuvent par exemple être composés d'un convertisseur courant tension associé à un module d'amplification et au besoin à un inverseur. Ils permettent ainsi, à partir du courant collecté au niveau de la grille de collection, d'établir la tension à appliquer au niveau de la cathode et/ou de la grille d'extraction. L'invention permet donc de mettre en oeuvre des moyens de contrôle et de régulation de courant d'anode séparés de la grille d'extraction.

Les grilles 126 sont de type métallique.

Plus généralement elles sont conductrices (par exemple en Silicium Polycristallin).

Les pointes émettrices 124 sont conductrices, par exemple en Silicium ou en molybdène.

La grille d'extraction 126 a par exemple une épaisseur de quelques centaines de nm à quelques micromètres.

L'épaisseur du diélectrique 128 est typiquement de quelques centaines de nm (par exemple comprise entre 0.4 et 0.7  $\mu$ m).

La distance entre le substrat 120 et l'anode 136 est environ de 1 mm pour l'application envisagée. Elle peut varier de 10 µm à 10 mm selon l'application.

générateur de tension 134 premier 25 Un établit par exemple une ddp positive entre la première grille d'extraction la cathode 126 et permettre aux électrons de s'échapper de la pointe dans le vide. Le faisceau d'électrons s'oriente vers l'anode certaine ouverture angulaire. 30 136 avec une recueillir les électrons, l'anode 136 est par exemple WO 2005/074001 42

5

15

20

25

30

portée à quelques centaines de Volts positivement. Les moyens 140 collectent des électrons, que les moyens 142 convertissent en mesure de courant, information que les moyens de contre-réaction peuvent utiliser pour réguler l'extraction des électrons en fonction, par exemple, d'une valeur de consigne du courant émis.

PCT/FR2004/003407

Les fréquences de fonctionnement de la source sont de préférence dans le domaine des hautes fréquences, au-delà de 1 Mhz.

La réalisation physique des micro-sources connues selon l'art antérieur impose des structures non idéales. Des capacités parasites, entre la pointe 124 et la grille 140 induisent, notamment, des courants de déplacement importants, au moment des commutations.

Dans le mode de réalisation représenté sur figures 13A et 13B, il est envisageable les connecter les grilles d'extraction 126 et de collection 140 à des blocs de contrôle de courant et de commande de grilles situés dans le substrat CMOS, par des de traitement électriques. Ces blocs traversées LV/HV technologie mixte utilisent une tension/haute tension), le contrôle et la commande se faisant en LVCMOS et le pilotage de l'émission en HVCMOS. Un procédé de fabrication collective permet d'aligner la grille de collection 140 sur la pointe émissive 124.

Comme illustré sur la figure 13A, une tranche Silicium peut être utilisée comme substrat pour réaliser la grille de collection. Ce substrat pourra alors également être utilisé pour réaliser, au même niveau que la grille de collection, les moyens de

WO 2005/074001 43

5

10

mesure de courant et de traitement associé. On pourra ainsi parler de grille de collection « active ».

PCT/FR2004/003407

cette variante de est Un avantage d'augmenter la surface disponible pour réaliser les et blocs de traitement électronique surtout différencier la partie analogique basse tension au niveau du substrat silicium de la grille de collection, et la partie analogique 134 de commutation haute tension au niveau du substrat silicium 160 base, limitant ainsi, entre autres, les problèmes de parasitage entre ces deux parties et permettant par ailleurs l'emploi de deux substrats de technologies complètement différentes.

Dans le dispositif illustré en figure 13B, il s'agit d'une grille de collection « passive », où les moyens 142 de mesure de courant et le traitement du courant collecté sont localisés dans le substrat CMOS 160.

Dans une forme de réalisation, la commande s'effectue par la grille d'extraction, le potentiel de cathode est maintenu à une tension constante, le potentiel de la grille d'extraction est lui pulsé entre un niveau haut et un niveau bas (voir la tension Vg sur le chronogramme de la figure 16A). Le niveau haut correspond à une période pendant laquelle le micro-émetteur émet, le niveau bas correspond à une période pendant laquelle le micro-émetteur n'émet pas (voir le courant la d'anode sur la figure 16A).

Selon l'invention il est possible, à partir du courant Ig collecté au niveau de la grille de collection (proportionnel au courant d'anode dans sa

5

10

15

20

25

partie centrale), d'agir sur le potentiel de la grille d'extraction pour moduler l'émission du micro-émetteur. On peut pour cela, soit moduler le niveau haut de la tension Vg, soit modifier la durée d'émission en jouant sur la durée de ce niveau haut.

On peut constater, sur la figure 16A, qu'au moment des commutations du potentiel de la grille d'extraction, des pics de courant importants, transitoirement au niveau du courant de la grille de collection. Il peut donc être intéressant de différer la mesure du courant de collection de manière à éviter les perturbations liées à ces commutations.

Dans une autre forme de réalisation, la commande du micro-émetteur est régie par la cathode. Le potentiel de la grille d'extraction est donc constant alors que le potentiel de cathode est pulsé entre un niveau haut et un niveau bas, ce dernier niveau correspondant à la période d'émission du micro-émetteur.

Selon l'invention, on peut à partir du courant Ig collecté, agir sur le potentiel de la cathode (Vcathode) pour moduler l'émission du micro-émetteur. On peut pour cela moduler en amplitude ou en durée le niveau bas de la tension de cathode.

On peut constater, figure 16B, que le courant collecté dans le cas où la commande du microémetteur est régie par la cathode, est moins sensible aux commutations de la tension de cathode que dans le cas précédent.

30 L'exemple de la figure 14A illustre les moyens de mesure du courant d'un signal de mesure est

WO 2005/074001

5

20

amplifié par un amplificateur 180 sur lequel un condensateur 182 est monté en contre réaction. Il est alors possible de convertir le courant mesuré en tension, grandeur plus facilement exploitable avec un nombre limité de composants (CTIA). La variation de la tension de sortie s'exprime alors par :

$$\Delta V_{s(G)} = \frac{-Igate * T}{Cfb}$$

où T représente le temps d'intégration du courant, ou le temps d'analyse. Cette structure est assez peu sensible aux variations rapides du courant. La valeur du condensateur 182 est par exemple de l'ordre de 10fF, ce qui conduit à des sensibilités de 15 l'ordre de 20µV/électron.

La structure illustrée en figure 14B, avec une résistance 184 de contre-réaction, permet de représenter des variations instantanées de tension de sortie sur des variations instantanées du courant d'entrée. La variation de tension de sortie s'exprime dans ce cas :

$$\Delta Vs = - R.Igate$$

Enfin, la figure 14C illustre un montage 25 avec mesure par miroir de courant : une image du courant de grille de collection Ig peut être mise à profit pour générer un courant de différence Iref-Ig, qui peut être exploité.

Un dispositif selon l'invention, quel que 30 soit le mode de réalisation envisagé, permet de

compenser des non-uniformités spatiales technologiques ou les non-uniformités des sources d'électrons connues.

46

D'autres formes d'arrangement, variantes et modes de réalisation pourront être mis en œuvre par l'homme de métier, sans sortir du cadre de la présente invention.

## REVENDICATIONS

- 1. Dispositif d'émission électronique (50) à plusieurs faisceaux d'électrons (59) comprenant une première structure (6) comportant une pluralité de sources (61) d'émission de faisceau d'électrons (69), hybridée (9) avec une deuxième structure (7) comportant une pluralité d'ouvertures (8) de diaphragme.
- 2. Dispositif selon la revendication 10 précédente, dans lequel la deuxième structure (7) est formée par une électrode ou une membrane (70), métallique ou conductrice ou semi-conductrice.
- 3. Dispositif selon la revendication 1 ou 15 2, dans lequel l'hybridation (9-9') entre la première et la deuxième structure (6-7) est réalisée par l'entremise de billes métalliques (90), notamment de billes composées d'alliage de métaux fusibles et/ou de billes composées d'or.

20

25

- 4. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l'hybridation (9-9') entre la première et la deuxième structure (6-7) est réalisée par l'entremise d'un ou de plusieurs films à conduction anisotrope.
- 5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel au moins une ouverture (80) de diaphragme présente deux surfaces d'ouvertures opposées (81/82) différentes, la surface d'ouverture (81) d'un côté du diaphragme (70) ayant une

20

aire supérieure à l'aire de l'autre surface d'ouverture (82) de l'autre côté du diaphragme (70).

- 6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel chaque ouverture (80) de diaphragme (70) comporte un profil de bord d'ouverture (83) en biseau, plat, concave ou convexe.
- 7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel chaque structure (6,7) comporte un agencement périodique des sources (61,62) d'émission d'électrons ou des ouvertures de diaphragme (8,80), les structures (6,7) ayant notamment un agencement matriciel ou un agencement multi-linéaire ou un agencement linéaire, régulier ou irrégulier.
  - 8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel les sources (61,62) d'émission de faisceau d'électrons (69) et les ouvertures (8,80) de diaphragme (70) sont agencés avec un écartement de l'ordre de quelques microns à un millimètre.
- 9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, comprenant en outre des moyens ou un système (4) de focalisation électrostatique ou magnétique ou électromagnétique des faisceaux d'électrons.
- 10. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, comprenant en outre des moyens ou

un système (40) de focalisation par projection magnétique.

- 11. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 10, comprenant en outre des troisièmes moyens, ou une troisième structure (40), d'anode ou d'électrode polarisée disposée au-delà de la deuxième structure (7) d'ouvertures de diaphragme (70).
- l'une des 12. Dispositif selon 10 lequel la deuxième revendications 1 dans à 11, structure (7) comporte au moins une partie conductrice partie diélectrique (70,75) et au moins une (71,72,76,77).

15

- 13. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 12, dans lequel la deuxième niveaux (70,75) structure (7) comporte deux métalliques, de membranes, d'électrodes ou au une couche conductrices, accolées à moins diélectrique ((71,72).
- 14. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 13, dans lequel la deuxième 25 structure (7) présente, autour des zones (73,78) d'ouvertures (8) de diaphragme (70), une épaisseur de l'ordre d'une fraction de micromètre à quelques centaines de micromètres.
- 30 15. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 14, dans lequel la deuxième

50

structure (7) présente, en dehors des zones (73,78) d'ouvertures (8) de diaphragme, une épaisseur (71,72,76,77) de l'ordre d'un micromètre à environ un millimètre.

5

10

- 16. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 15, dans lequel la deuxième structure (7) a une structure alvéolaire isolant chaque ouverture (8) ou plusieurs groupes d'ouvertures entre eux, de sorte que chaque ouverture ou chaque groupe d'ouvertures est soumis à un potentiel respectif de polarisation.
- 17. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 16, dans lequel au moins un côté (82,82',83) du diaphragme (70) de la deuxième structure est plongé dans un champ électrique (E2) d'accélération ou de focalisation des électrons.
- 18. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 17, dans lequel la deuxième structure (7) d'ouverture de diaphragme (70) comporte deux côtés opposés (81/82), un côté (81) faisant face à un champ électrique (E1), l'autre côté (82) faisant face à un autre champ électrique (E2).
  - 19. Dispositif selon la revendication 5 ou 6 prise en combinaison avec la revendication 17 ou 18, dans lequel les ouvertures (80,80') de diaphragme (70) sont orientées de sorte que la surface d'ouverture d'aire supérieure (82,81') fait face au champ

WO 2005/074001

électrique de valeur supérieure (E2,E1'), la surface d'ouverture d'aire inférieure (81,82') faisant face au champ électrique de valeur inférieure (E1,E2') ou à l'absence de champ électrique.

51

5

20. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 19, dans lequel la deuxième structure (70) est soumise à au moins un potentiel de polarisation (Vd, Vd1, VD2).

10

15

- 21. Dispositif selon l'une des revendications précédentes dans lequel la première structure comporte un substrat (160), une cathode (120), des moyens (124) émetteurs d'électrons, une grille (126) d'extraction, et dans lequel la deuxième structure forme des moyens (140) de collection de courant, isolés de la grille d'extraction et disposés de manière à collecter une partie du courant émis par les moyens émetteurs, des moyens (142) de mesure du courant collecté, et des moyens pour contrôler, en fonction d'une mesure du courant collecté, le courant émis par les moyens émetteurs d'électrons.
- 22. Dispositif selon la revendication 21,
  25 les moyens (124) émetteurs d'électrons comportant au
  moins une micro-pointe ou un nanotube.
- 23. Dispositif selon la revendication 21 ou 22, dans lequel les moyens de contrôle du courant émis 30 par les moyens émetteurs d'électrons comprennent des

moyens (134) de polarisation en impulsions de la grille (126) d'extraction.

- 24. Dispositif selon la revendication 21 ou 22, dans lequel les moyens de contrôle du courant émis par les moyens émetteurs d'électrons comprennent des moyens (134) de polarisation en impulsions de la cathode.
- 10 25. Dispositif selon l'une des revendications 21 à 24, dans lequel le substrat est un substrat CMOS (160).
- 26. Dispositif selon la revendication 25,
  15 des traversées électriques permettant de connecter les
  moyens (140) de collection et la grille (126)
  d'extraction au substrat CMOS (160).
- 27. Dispositif selon l'une des 20 revendications 21 à 25 en combinaison avec la revendication 3, dans lequel les moyens (140) de collection étant reliés par des moyens d'interconnexion électrique et mécanique formés par les billes ou un pilier à une zone conductrice (171).

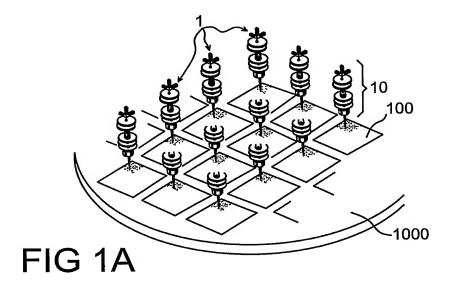
- 28 Dispositif selon la revendication 27, les moyens (142) de mesure de courant étant situés dans le substrat.
- 29. Dispositif selon l'une des revendications 21 à 27, les moyens (142) de mesure de

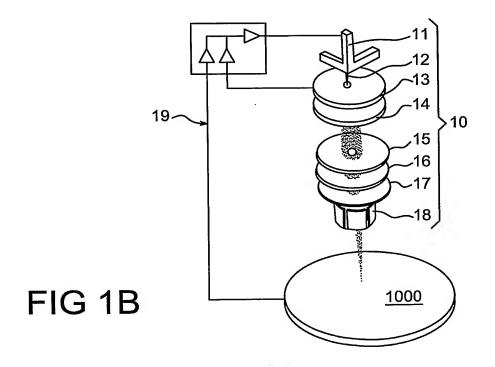
53

courant étant réalisés sur un substrat sur lequel se situent les moyens de collection.

- 30. Dispositif selon l'une des revendications 21 à 29, les moyens (142) de mesure de courant comportant un amplificateur (180) sur lequel un condensateur (182) ou une résistance (184) est monté en contre-réaction.
- 10 31. Dispositif selon la revendication précédente, les moyens (142) de mesure de courant comportant un montage de mesure par miroir de courant.
- 32. Dispositif selon la revendication 31, les ouvertures étant circulaires ou comportant des secteurs circulaires (100, 102, 104).

1/12





2/12

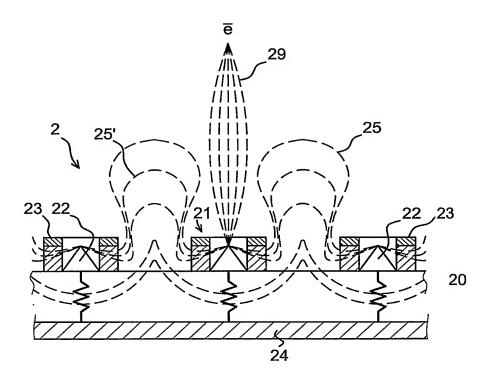
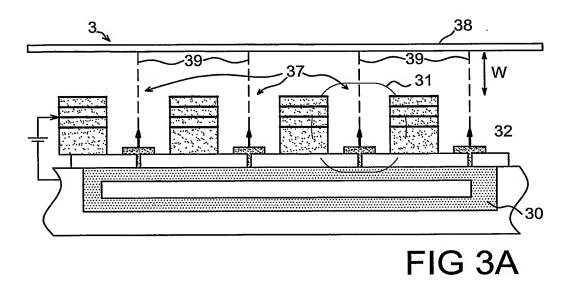
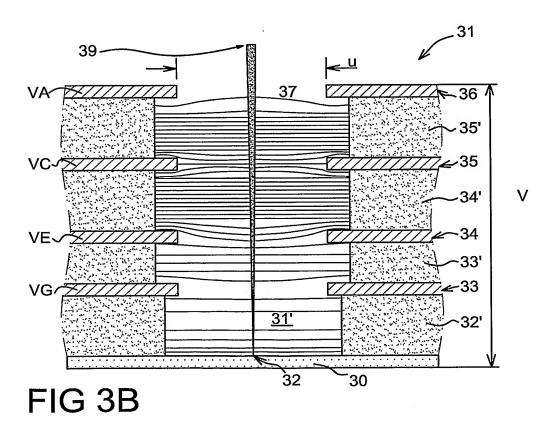
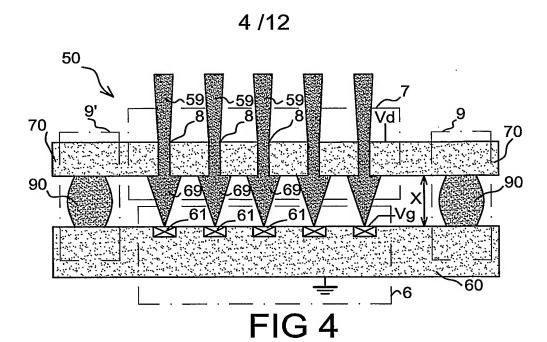


FIG 2

3 /12







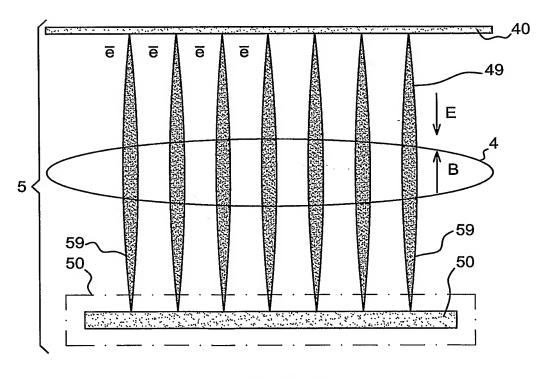
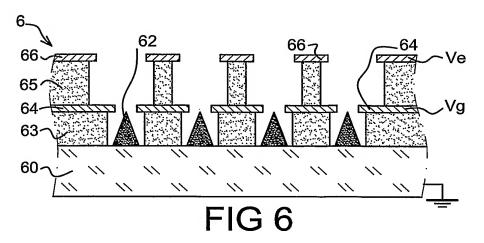
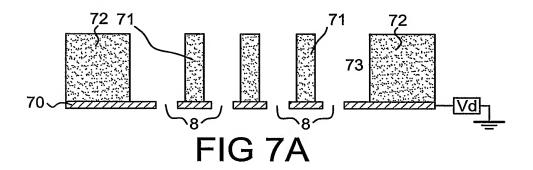


FIG 5







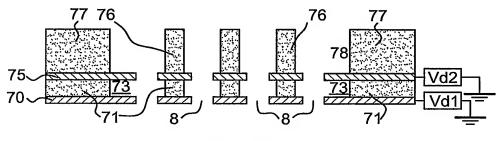
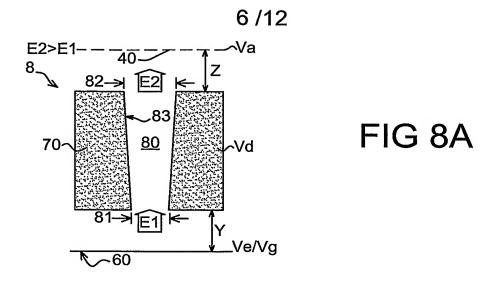
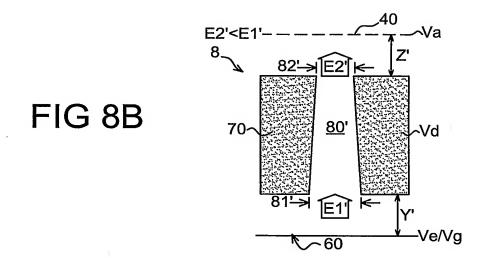
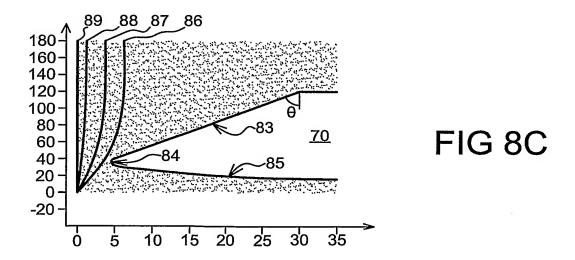
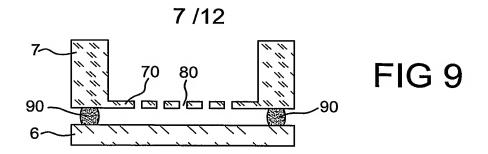


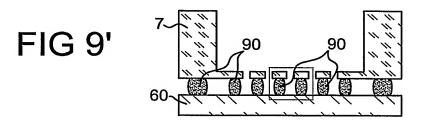
FIG 7B











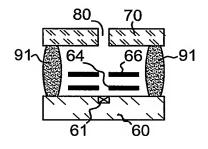


FIG 9'A

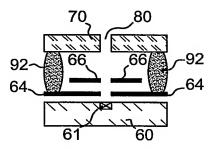


FIG 9'B

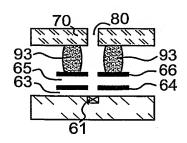
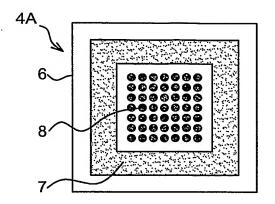
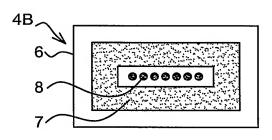


FIG 9'C

## 8 /12



**FIG 10** 



**FIG 11** 

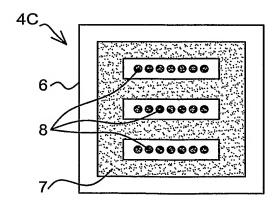
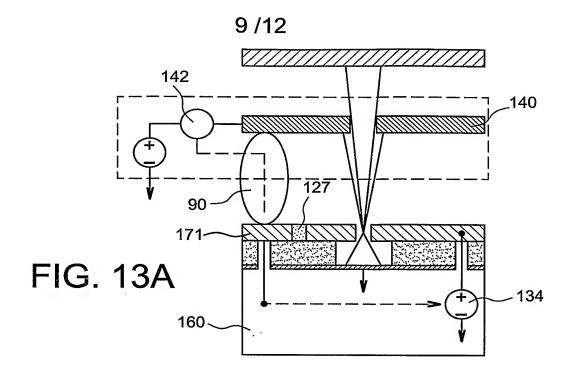
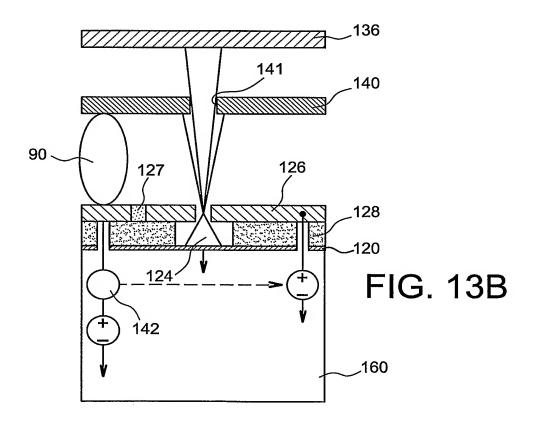
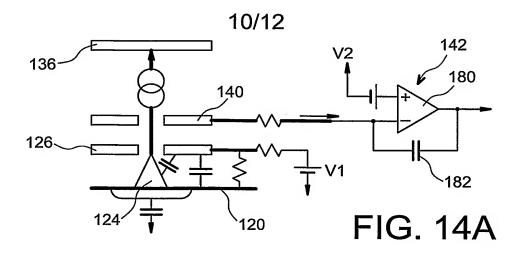
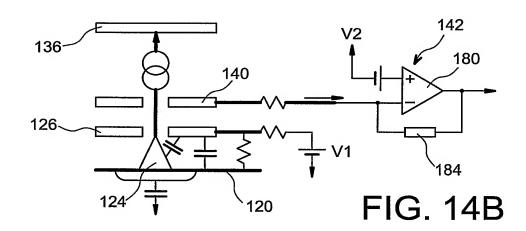


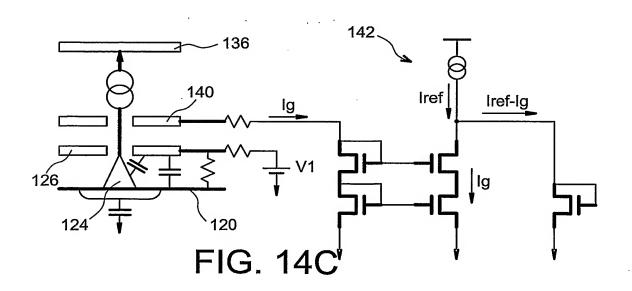
FIG 12











11/12

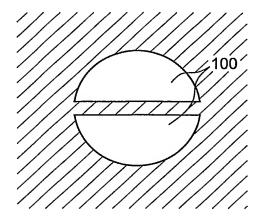


FIG. 15A

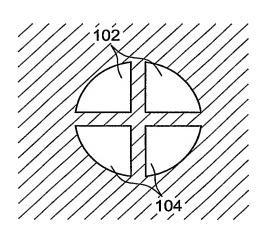


FIG. 15B

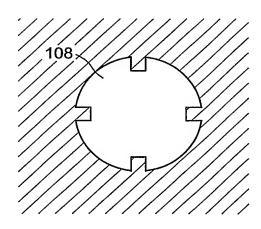


FIG. 15C

12/12

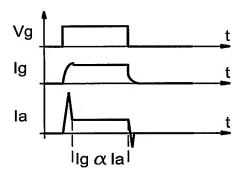


FIG. 16A

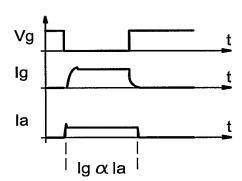


FIG. 16B